

# 半導体技術者検定3級 対策セミナー in 北九州

カーボンニュートラルやDX等、これからの成長産業の基盤となる半導体製品の重要性が増す中、半導体ものづくりの基礎（品質保証・半導体製品の分類・半導体の試験工程）について、全体俯瞰できる基礎知識を習得することが求められています。そこで、今回、一般社団法人パワーデバイス・イネーブリング協会と連携し、半導体技術者検定エレクトロニクス3級の事前対策セミナーを実施します。

2022年10月18日(火) 13:00~17:00

会場：北九州学術研究都市 学術情報センター遠隔講義室1  
〒808-0135福岡県北九州市若松区ひびきの1-3

受講料：5,000円(セミナー受講のみ) 定員：会場20名  
(税込) 10,000円(検定チケット付き) オンライン50名

\*11月4日~23日に開催される「第5回半導体技術者検定エレクトロニクス3級」の受験を希望される方は、受講料10,000円(検定チケット付き)となります。  
(通常、「半導体技術者検定エレクトロニクス3級」の検定料は一般：税込9,900円)



- 内容：1. 半導体の歴史、特徴、戦略的価値  
2. 半導体の基礎、品質保証、分類、試験項目  
3. 半導体技術者検定（3級）の紹介

九州工業大学  
情報工学研究院  
情報・通信工学  
研究系 教授  
温 暁青

1986年7月清華大学計算機科学技術学科卒業。1990年3月広島大学大学院工学研究科博士前期課程修了。1993年3月大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了、博士(工学)。秋田大学鉱山学部専任講師、UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON客員研究員、SYNTEST TECHNOLOGIES, INC.勤務を経て、2004年1月より九州工業大学助教授。2007年4月より同教授。

申込みはホームページまたはQRコードからお願いします。

[https://www.ksrp.or.jp/fais/mic/news/archives/2022/006927\\_0927\\_141302.html](https://www.ksrp.or.jp/fais/mic/news/archives/2022/006927_0927_141302.html)



共催：一般社団法人パワーデバイス・イネーブリング協会  
後援：株式会社アドバンテスト

申込期限10月11日(火)

お問合せ

(公財)北九州産業学術推進機構・自動車ものづくり支援センター  
TEL093-695-3007 email:ksnet@ksrp.or.jp